



令和3年4月12日

各位

会社名 株式会社ディー・ディー・エス
代表者 代表取締役会長 三吉野 健滋
(東証マザーズ・コード番号 3782)
問合せ先 経営管理部長 小野寺 光広
電話番号 052-955-5720
(URL <http://www.dds.co.jp>)

米国クアルコム・テクノロジーズ社とISV (Independent Software Vendor Support Program) 契約を締結

当社は、米国 Qualcomm Technologies, Inc (以下、「QTI 社」といいます) と ISV (Independent Software Vendor Support Program) 契約を締結したことを発表します。

1. 契約締結の理由及び内容等

当社は、バイオメトリクス認証ソフトウェアのサポートを Snapdragon 865 モバイルプラットフォームに提供します。この技術のライセンスを選択するのは各 OEM ベンダーですが、当社のバイオメトリクス認証ソフトウェアの最適化バージョンが、Snapdragon 865 デバイスに簡単かつ迅速に実装できることでデバイスメーカーの統合コストを削減することが可能であると考えています。当社は引き続き Snapdragon モバイルプラットフォームの生体認証機能を強化する予定です。

【Qualcomm Snapdragon について】

クアルコムとスナップドラゴンは、米国およびその他の国で登録されているクアルコム社の商標です。クアルコム・スナップドラゴンは、クアルコム・テクノロジーズ社によるモバイル SoC (System-on-a-chip: 集積回路) 製品です。

2. クアルコム・テクノロジーズ社の概要

名称	Qualcomm Technologies, Inc.	
所在地	5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121 USA	
代表者の役職・氏名	-	
事業内容	Tech Hardware & Semiconductors	
資本金	-	
設立年月日	2011 / 8 / 30	
大株主及び持株比率	Qualcomm Inc. (100%)	
上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(注) 業績情報等は相手先の要請により省略

3. 契約締結の日程

令和3年2月18日 締結

4. 今後の見通し

なお、当発表はセンサー事業の拡大に対し重要な契約締結になりますが、現時点ではOEMベンダーによる当社製品の採用が決定しているわけではないため、業績への影響は軽微です。今後重要な影響があると判断した場合は、速やかに開示します。

以上